

日本MID協会 定例会予稿集の販売



日本MID協会が主催した定例会（講演会）の予稿集を販売します。MIDや関連技術の最新状況が日本語（一部、英語）でまとめられている、貴重な情報源です。

興味のある方は下記の注文書に必要事項をご記入の上、E-mailにてお申込下さい。

日本MID協会 事務局宛  
E-mail : [secretary@jmid.gr.jp](mailto:secretary@jmid.gr.jp)

日本MID協会 定例会予稿集 注文書

貴社名			
ご所属		役職	
ご氏名			
送付先住所	〒		
Tel			
Fax			
E-mail			
申込日	年	月	日

書名	単価	数量	小計
第12回定例会 (2014年) 予稿集	8,000円	冊	円
第13回定例会 (2015年) 予稿集	8,000円	冊	円
合計			円

※ 請求書は、定例会予稿集に同封してお送りします。

## 第12回定例会 (2014年) 予稿集の内容

特別講演1	付加製造 (3Dプリンティング) の現状 東京大学 生産技術研究所 機械・生体系部門 教授 新野 俊樹 氏
講演2	SKW-3D-MIDの最新動向 三共化成(株) 技術部 安達 健之 氏
講演3	LPKF-LDS パウダーコーティングの紹介 LPKF Laser & Electronics (株) マネージャ 沼 博之 氏
特別講演4	プリント配線板の歴史にみる進化と最近の技術の動き NPOサーキットネットワーク, 高木技術士事務所 高木 清 氏
講演5	11th International Congress Molded Interconnect Device 参加報告 LPKF Laser & Electronics (株) テクニカルセールスエンジニア 上館 寛之 氏
講演6	LDS向け射出成形用材料の紹介 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) 第1事業本部 技術部 研究員 菊地達也 氏
講演7	LDSプロセスにおけるファインピッチめっきへの取り組み 日本マクダーミッド(株) 技術本部 エレクトロニクス課 渡邊 歳哉 氏
講演8	モジュール型汎用自動組立装置 SmartFAB による 3D-MID 実装の現状と課題 富士機械製造(株) FA開発部 設計課 シニアリーダ 濱根 剛 氏
講演9	円筒形成形物の内側表面に成膜される銅薄膜のパターニング 東京大学大学院 工学系研究科 精密工学専攻 宮川 裕史 氏
付録	Technology Trends of MID in Japan and Introduction of Japan MID Association LPKF Laser & Electronics 株式会社 上館 寛之 氏 ※ 11th International Congress Mold Interconnect Devices の発表資料



### 日本MID協会 第12回定例会

Preprints of 12th JMID Annual Meeting

2014年11月7日(金)

東京大学 生産技術研究所  
An棟 2F コンベンションホール

○お願い  
・講演会場内での飲食(ペットボトルのお茶などを含む)は禁止です  
・恐れ入りますが飲食は講演会場の外でお願いたします  
・本予稿集の全体もしくは一部の複製を禁じます

主催 : 日本MID協会

- ・サイズ ;A4
- ・ページ数;資料 96ページ  
ポスター展示企業一覧 1ページ

